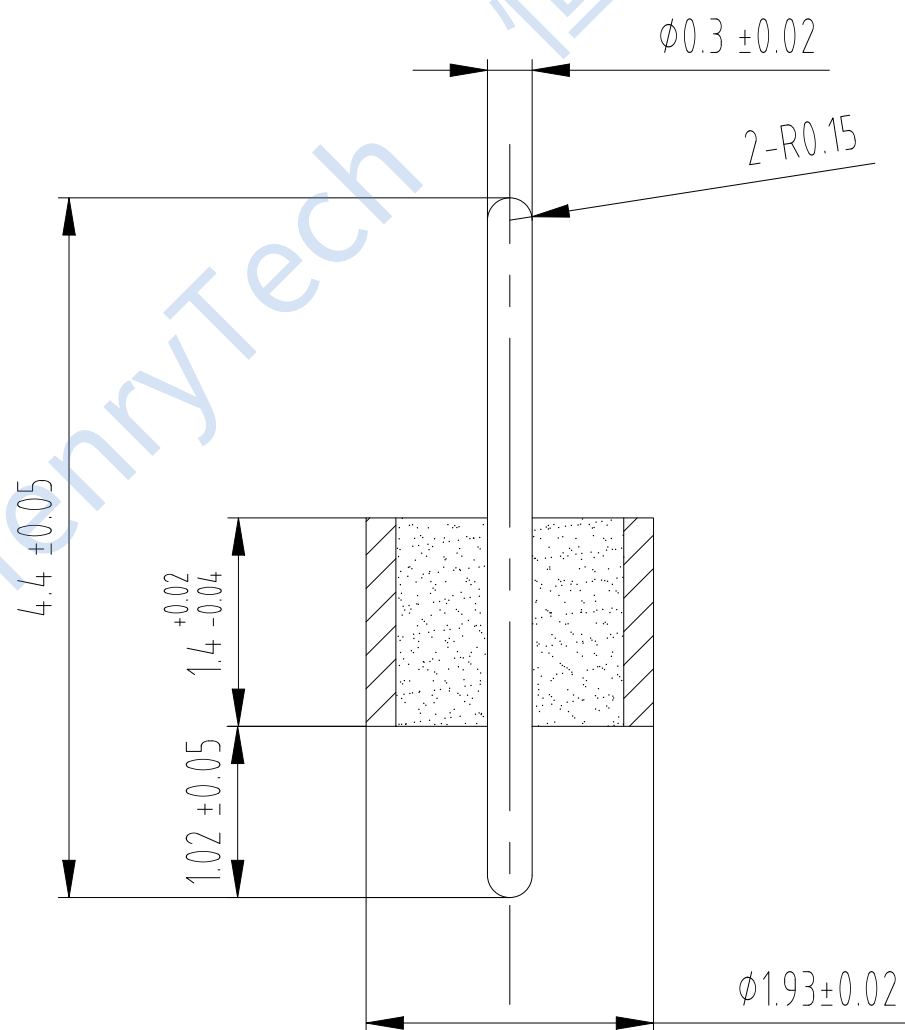




技术要求：

1. 特性阻抗 : 50Ω
2. 频率范围 : DC~46.5GHz
3. 驻波比 : ≤ 1.3
4. 插入损耗 : $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻 : $\geq 5000\text{MHz}@500\text{V}$
6. 介电耐压 : $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命 : ≥ 500 次
8. 密封漏率 : $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3 / \text{S}$
9. 温度范围 : $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
10. 镀层厚度 : $\geq 2 \mu\text{m}$ 软金

壮配图

HN-RF193140-0.3(4.4-1.02)R

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

借通用件登记	技术要求： 1. 特性阻抗：50Ω 2. 频率范围：DC~46.5GHz 3. 驻波比：≤1.3 4. 插入损耗：≤0.2dB 5. 绝缘电阻：≥5000MHz@500V 6. 介电耐压：≥300V 7. 使用寿命：≥500次 8. 密封漏率：≤1.013x10 ⁻³ Pa·cm ³ /S 9. 温度范围：-65℃~+155℃ 10. 镀层厚度：≥2μm软金									
描 图										
校 描										
旧底图总号										
签 字						装 配 图			HN-RF193140-0.3(4.4-1.02)R	
									成都恒利泰科技有限公司	
日 期	标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例	
	设计	M。		标准化					14:1	
	审核									
	工艺			日期		共 页		第 页		
	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd									